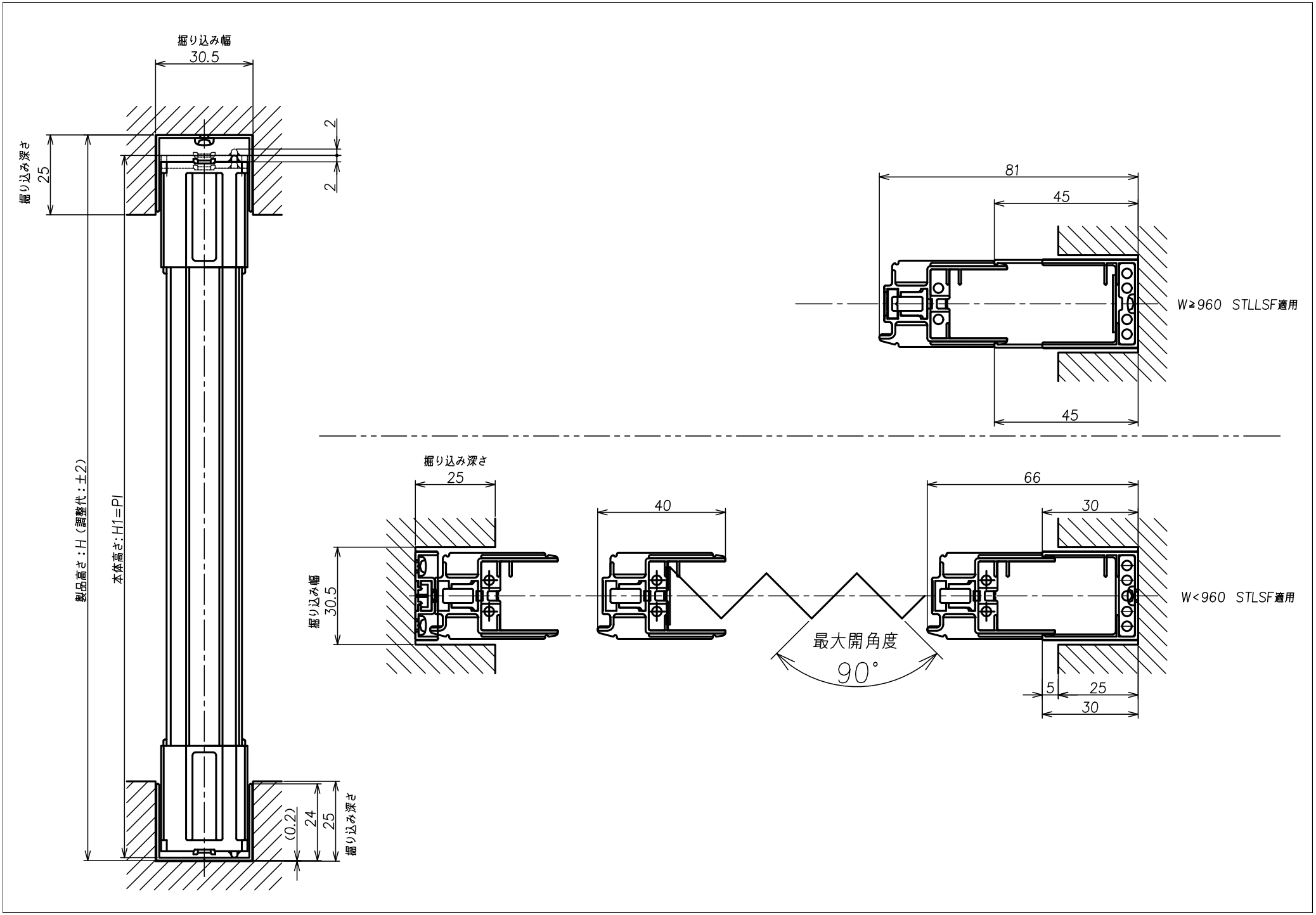
掘り込み幅
30.5
掘り込み深さ
25
2
2
製品高さ：H（調整代：±2）
本体高さ：H1=PI
(0.2)
24
25
掘り込み深さ
81
45
45
W≧960 STLLSF適用
掘り込み深さ
25
40
66
30
掘り込み幅
30.5
最大開角度
90°
5
25
30
W<960 STLSF適用